HIWIN。2017 企業技術人才

暑期培育計畫

一 > **宗 旨** :協助年輕學子建立正確職場觀念,體會現有專業知識與技能之實務落差,進而 提升同學們畢業後進入職場的就業力。

二、對 象:機械、電機或自動化相關系所的在校生。

三、申請文件:(一) 必繳項目:履歷表(不限格式)、自傳、大學以上歷年成績單。

(二)選繳項目:教授推薦函(不限格式)、證照影本、競賽得獎證明影本等。

四、申請方式: (一) E-mail: 將申請文件轉成 PDF 檔 E-mail 至 katykang@hiwin.tw 信箱,於主旨註明「申請 2017 企業技術人才暑期培育計畫」。

(二)郵 寄:將申請文件郵寄至地址:40852 台中市精密機械園區精科路 7 號 收件人:上銀科技股份有限公司人力資源部,請註明「申請 2017 企業技 術人才暑期培育計畫」。

五、申請日期:即日起~2017/4/26

六、**實習期間**:2017/7/3-2017/8/31, 调一到调五 8:30~17:30。

七、實習地點: HIWIN 營運總部 (上銀科技 & 大銀微系統) 台中廠區。

八、實習内容:安排於製造單位現場實習。

